

Alexandr Krejčířík

# Napájecí zdroje III.

**Pasivní součástky v napájecích zdrojích  
a preregulátory - aktivní harmonické filtry**

Praha 1999



---

Alexandr Krejčířík

## **NAPÁJECÍ ZDROJE III. -**

### **- Pasivní součástky v napájecích zdrojích a preregulátory - aktivní harmonické filtry**

Bez předchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli část kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou (tisk, fotokopie, mikrofilm nebo jiný postup), zadána do informačního systému nebo přenášena v jiné formě či jinými prostředky.

Autor a nakladatelství nepřijímají záruku za správnost tištěných materiálů. Předkládané informace a zapojení jsou zveřejněna bez ohledu na případné patenty třetích osob. Nároky na odškodnění na základě změn, chyb nebo vynechání jsou zásadně vyloučeny.

Všechny registrované nebo jiné obchodní známky použité v této knize jsou majetkem jejich vlastníků. Uvedením nejsou zpochybněna z toho vyplývající vlastnická práva.

Veškerá práva vyhrazena

© Ing. Alexandr Krejčířík, Praha 1999

Nakladatelství BEN - technická literatura, Věšínova 5, Praha 10

Alexandr Krejčířík: NAPÁJECÍ ZDROJE III.

BEN - technická literatura, Praha 1999

1. vydání

**ISBN 80-86056-56-2**

# PŘEDMLUVA

Třetí díl této publikace chce doplnit dva předcházející v těch partiích, kterým se předcházející dva díly věnovaly z hlediska konstrukce spínaných zdrojů pouze okrajově a to jsou zejména pasivní součástky. Připomínky k předcházejícím dvěma dílům byly právě toho rázu, že obsahovaly poměrně detailní popis vlastností a způsobu aplikace integrovaných obvodů spínaných zdrojů, ale tyto zdroje se stejně nedaly konstruovat podle uvedeného návodu pro chybějící popis pasivních součástek.

Vzhledem k tomu, že v současné době na českém trhu převládají pasivní součástky z dovozu, je tato publikace orientována zejména na součástky těch výrobců, jejichž součástky jsou ke koupi v České republice.

Vychází se zde tedy z materiálů firem **Siemens, Philips a Rifa**. Součástky firmy **Siemens-Matsushita** dováží do ČR firma **Doe s. r. o.**, U družstva Ideál 7, 140 00 Praha 4, telefon (02) 643 0187, (02) 643 3901, jejíž laskavostí byla zapůjčena i řada materiálů, použitých do této knihy. Součástky švédské firmy **Rifa** (kondenzátory) je možno si objednat u zásilkové služby **firmy GES-ELECTRONICS**, sady 5. května 28, 301 12 Plzeň, telefon (019) 7373111, fax (019) 7373199, e-mail:ges@ges.cz a na jejich prodejnách v Praze, Plzni a Hradci Králové. Součástky všech výrobců dodává i na dobírku **firma Dieterich Schuricht GmbH & Co. KG**, Bremen s certifikátem Lloyd's Register Quality - DIN EN ISO 9002 s internetovou adresou <http://www.schuricht.de>, resp. její česká pobočka **SCHURICHT Elektronik CZ s. r. o.**, Vranovská 19, 614 00 BRNO, mající tel./fax: (05) 4524 3218 (léto 1998). Firmu mohu doporučit na základě osobní zkušenosti, kdy speciální integrované obvody byla schopna dodat do jednoho týdne od internetové objednávky se zaplacením dodatečně!

Kromě popisu pasivních součástek, jejich parametrů a aplikací je popsán i návrhový program pro magnetické materiály, detailní výrobní program feritových magneticky měkkých materiálů firmy Pramet a kniha je doplněna i obvody pro spínané zdroje, jejichž popis v předcházejících dvou dílech byl jen okrajový - jedná se o obvody pro tzv. preregulátory, nazývané také někdy také obvody impulzní regulace na primární straně nebo aktivní harmonické filtry.

Vzhledem k tomu, že pro tuto publikaci bylo nutno prostudovat velké množství literatury, chtěl bych poděkovat studentovi FEL ČVUT **p. Šedovi** (seda@dlt.cz) za kvalitní, rychlý a levný počítačový překlad obrovského množství technických podkladů z angličtiny.

Autor si je vědom, že publikace i přes svůj velký rozsah opět není vyčerpávající a také není bez chyb a nepřesností. Pokud laskavý čtenář bude mít k publikaci připomínky, budou vítány a prosím o jejich zaslání Internetem na adresu:

**krejciri@feld.cvut.cz**

autor

# OBSAH

<b>Předmluva .....</b>	<b>5</b>
<b>Seznam užitých zkratk .....</b>	<b>14</b>
<b>16. Kondenzátory .....</b>	<b>21</b>
16.1 Kondenzátory MP .....	22
16.1.1 MP kondenzátory pro stejnosměrné aplikace .....	22
16.1.2 MP kondenzátory pro střídavé aplikace .....	23
16.2 Kondenzátory s pokoveným plastickým povlakem .....	24
16.2.1 Kondenzátory s dielektrikem s pokoveným plastickým povlakem - MK .....	25
16.2.2 MK kondenzátory se svazkovým povlakem .....	25
16.2.3 Výroba MK kondenzátorů se svazkovým povlakem .....	25
16.2.4 Teplotní závislost kapacity .....	26
16.2.5 Frekvenční závislost kapacity .....	26
16.2.6 Jmenovité napětí $U_R$ .....	26
16.2.7 Napětí $U_S$ (při stejnosměrném provozu) .....	27
16.2.8 Napětí $U_C$ (při střídavém provozu) .....	27
16.2.9 Špičkové napětí .....	27
16.2.10 Vnitřní nárůst teploty .....	27
16.2.11 Schopnost práce s pulzy (schopnost přenosu proudu) .....	28
16.2.12 Ztrátový činitel .....	29
16.2.13 Izolační odpor .....	29
16.2.14 Vlastní indukčnost a impedance .....	29
16.3 Styroflexové a polypropylenové kondenzátory .....	30
16.3.1 Jmenovitá kapacita $C_R$ a její měření .....	31
16.3.2 Teplotní závislost kapacity, teplotní koeficient kapacity $\alpha_c$ .....	32
16.3.3 Závislost kapacity na vlhkosti, vlhkostní koeficient kapacity $\beta_c$ .....	32
16.3.4 Závislost kapacity na frekvenci .....	32
16.3.5 Náhradní obvodové zapojení a ztrátový činitel $\tan \delta$ .....	32

16.3.6	Jmenovité napětí $U_R$ a jmenovitá teplota $T_R$ .....	33
16.4	Hliníkové elektrolytické kondenzátory .....	33
16.4.1	Konstrukce hliníkových elektrolytických kondenzátorů .....	33
16.4.2	Standardy a specifikace .....	38
16.4.3	Parametry kondenzátorů .....	39
16.4.4	Teplotní výpočty .....	59
16.5	Tantalové elektrolytické kondenzátory .....	72
16.5.1	Špičkové napětí $U_p$ .....	72
16.5.2	Superponované střídavé napětí .....	72
16.5.3	Reverzní napětí (opačná = nesprávná polarizace) .....	73
16.5.4	Antisériové zapojení (back to back) .....	73
16.5.5	Skladování ve stavu bez napětí .....	73
16.5.6	Závislost kapacity na teplotě .....	74
16.5.7	Kapacitní závislost na frekvenci .....	74
16.5.8	Dielektrická odolnost (pokles kapacity po $10^8$ cyklech) .....	74
16.5.9	Impedance (absolutní hodnota střídavého odporu) .....	74
16.5.10	Svodový proud .....	75
16.6	Rozdělení kondenzátorů podle funkce .....	76
16.6.1	Aplikace a použití elektrolytických kondenzátorů .....	76
16.6.2	Filtrovací (akumulační) kondenzátory .....	76
16.6.3	Impulzní kondenzátory .....	78
16.6.4	Útlumové kondenzátory .....	79
16.6.5	Komutační kondenzátory .....	80
16.6.6	Výkonové kondenzátory .....	81
16.7	Spojování kondenzátorů .....	82
16.7.1	Paralelní spojení Al elektrolytických kondenzátorů .....	82
16.7.2	Sériové spojení Al elektrolytických kondenzátorů .....	84
16.7.3	Kombinované sérioparalelní zapojení .....	86
16.8	Příklady výpočtů .....	90
16.8.1	Zjednodušený výpočet efektivní hodnoty nesinusového průběhu .....	90
16.8.2	Výběr nabíjecího kondenzátoru .....	92
16.8.3	Příklad výpočtu nabíjecího kondenzátoru .....	94
16.8.4	Příklad výpočtu filtračního kondenzátoru síťového zdroje .....	102

16.8.5	Příklad výpočtu filtračního kondenzátoru spínaného zdroje .....	110
16.8.6	Příklad výpočtu třífázového zdroje .....	115
16.8.7	Návrh LC filtrů spínaných zdrojů .....	119
<b>17.</b>	<b>Rezistory .....</b>	<b>124</b>
17.1	Úvod do lineárních a nelineárních rezistorů .....	124
17.2	Lineární rezistory .....	124
17.3	Vrstvové rezistory .....	125
17.3.1	Vlastnosti vrstvových rezistorů .....	125
17.3.2	Rezistory s uhlíkovou vrstvou .....	129
17.3.3	Přesné rezistory s kovovou vrstvou .....	131
17.3.4	Drátem vinuté rezistory .....	132
17.4	Nelineární rezistory .....	134
17.4.1	NTC termistory .....	134
17.4.2	PTC termistory .....	140
17.4.3	Varistory .....	141
<b>18.</b>	<b>Cívky .....</b>	<b>142</b>
18.1	Magnetické feritové materiály .....	142
18.1.1	Výroba feritů .....	142
18.1.2	Charakteristiky materiálů .....	142
18.1.3	Všeobecná technická data .....	143
18.1.4	Odolnost proti vlhkosti .....	143
18.1.5	Odolnost proti záření .....	143
18.1.6	Smrštění rozměrů vlivem sintrovacího procesu .....	143
18.2	Definice veličin .....	144
18.2.1	Hystereze .....	144
18.2.2	Hysterezní smyčka .....	144
18.2.3	Základní parametry hysterezní křivky .....	147
18.2.4	Permeabilita .....	148
18.2.5	Charakteristiky tvaru magnetických jader .....	152
18.2.6	Definiční veličiny ztrát v oblastech s malým signálem .....	154
18.2.7	Definice ztrátových veličin ve výkonové oblasti .....	156
18.2.8	Vliv teploty .....	158

18.3	Vlastnosti feritů .....	160
18.3.1	Mechanická stabilita .....	160
18.3.2	Rezistivita (měrný elektrický odpor) .....	161
18.3.3	Relativní permitivita .....	162
18.3.4	Magnetostrikce .....	162
18.4	Návrh cívky podle firmy Siemens .....	162
18.4.1	Využití grafů při návrhu cívky .....	163
18.4.2	Příklad .....	164
18.4.3	Typický výpočet cívky .....	165
18.5	Návrh výkonových transformátorů podle firmy Siemens .....	167
18.5.1	Typické hodnoty přenosového výkonu .....	167
18.5.2	Poznámka k $A_{\min}$ .....	168
18.6	Návrh jádra podle firmy Philips .....	168
18.6.1	Průvodce výběrem typu jádra a kvality materiálu .....	168
18.6.2	Kategorie aplikací .....	168
18.7	Jádra cívek pro spínané zdroje .....	170
18.7.1	Obvody spínaných zdrojů .....	170
18.7.2	Výběr jádra .....	171
18.7.3	Uspořádání vinutí .....	172
18.7.4	Pracovní frekvence .....	172
18.7.5	Okolní teplota .....	172
18.7.6	Teplota jádra .....	172
18.7.7	Magnetická indukce B .....	172
18.7.8	Využití okna cívky pro vinutí .....	173
18.7.9	Poměr $F_W/F_R$ .....	174
18.7.10	Poměr $\gamma$ (zpětnovazební měniče) .....	174
18.7.11	Vyvažování dvojčinných měničů .....	174
18.7.12	Postup výběru jádra .....	175
18.7.13	Návrh výkonové tlumivky .....	176
18.7.14	Návrh vinutí .....	180
18.7.15	Sestavy transformátorů .....	183
18.8	Příklady aplikací .....	185
18.8.1	Jádra pro použití ve filtrech .....	185
18.8.2	Typický výpočet rezonančního obvodu s cívkou .....	186
18.8.3	Jádra pro širokopásmové transformátory .....	188

18.8.4	Jádra pro indukční čidla .....	189
18.8.5	Jádra pro výkonová použití .....	190
18.8.6	Postup výběru jader pro transformátory do spínaných zdrojů .....	194
<b>19.</b>	<b>Program Magnetic Design Tool firmy Siemens .....</b>	<b>204</b>
19.1	Editor .....	205
19.1.1	Nástrojová lišta .....	206
19.2	Základy obsluhy programu .....	207
19.3	Hysterezní smyčka (Hysteresis Loop) .....	208
19.3.1	Základní parametry hysterezní křivky .....	209
19.4	Počáteční permeabilita .....	210
19.4.1	Postup .....	210
19.4.2	Střední hodnoty $\mu_i$ .....	210
19.5	Výkonové ztráty .....	211
19.5.1	Postup .....	213
19.5.2	Měření hodnot P .....	214
19.6	Amplitudová permeabilita .....	214
19.6.1	Postup .....	215
19.6.2	Střední hodnota $\mu_a$ .....	215
19.7	Komplexní permeabilita .....	215
19.7.1	Postup .....	215
19.7.2	Střední hodnoty $\mu'(f)$ , $\mu''(f)$ , nebo $\tan \delta/\mu_i$ .....	216
19.8	Core Form (vlastnosti magnetických jader) .....	216
19.8.1	Efektivní permeabilita .....	216
19.8.2	Postup .....	218
19.9	Přenosový výkon $P_{trans}$ .....	218
19.9.1	Postup .....	218
19.10	Data Overview (přehled parametrů) .....	219
19.10.1	Postup .....	219
19.11	Data File (soubory dat) .....	220
19.11.1	Postup .....	220
19.12	Calculator (kalkulačka) .....	220
19.13	Core Advanced (další parametry jader) .....	221
19.13.1	Reverzní permeabilita .....	221
19.13.2	Postup .....	221



19.14	Inductor Design (návrh cívky) .....	223
19.14.1	Postup .....	223
19.15	Wire Design (návrh vinutí) .....	224
19.15.1	Postup .....	224
19.15.2	Vztahy .....	225
19.16	Graph Control (okno tvorba grafů) .....	225
19.16.1	Layout grafů .....	225
19.16.2	Tisk grafu .....	225
19.16.3	Export grafu .....	225
19.16.4	Export jako grafický soubor .....	225

## **20. Magneticky měkké materiály FONOX firmy PRAMET ..... 227**

20.1	Všeobecné údaje materiálů firmy Pramet .....	227
20.2	Podmínky měření .....	229
20.3	Použití feritových materiálů FONOX .....	230
20.4	Grafické závislosti parametrů materiálů FONOX .....	230
20.5	Číselné parametry materiálů FONOX .....	236
20.6	Tvary feritových jader FONOX .....	238
20.7	Feritová jádra pro výkonové použití .....	244
20.7.1	Materiálové vlastností E jader (pouze vybraná jádra) .....	244
20.7.2	Materiálové vlastností ETD jader (pouze vybraná) .....	247
20.7.3	Materiálové vlastností EF jader (pouze vybraná) .....	249
20.7.4	Materiálové vlastností U jader (pouze vybraná jádra) .....	251
20.7.5	Materiálové vlastností EC jader (pouze vybraná) .....	253
20.7.6	Materiálové vlastností hrníčkových jader (vybraná) .....	255
20.7.7	Materiálové vlastností RM jader (pouze vybraná) .....	257
20.7.8	Materiálové vlastností toroidních jader (vybraná) .....	259
20.8	Maximální proud a počet závitů .....	260
20.9	Akumulovaná energie .....	263
20.10	Změna $A_L$ „konstanty“ .....	264

## **21. Feritová jádra firmy Philips ..... 266**

## **22. Feritová jádra firmy Siemens ..... 270**

<b>23.</b>	<b>Preregulátory .....</b>	<b>272</b>
23.1	Aktivní harmonické filtrování pro síťové usměrňovače vyšších výstupních výkonů .....	273
23.1.1	Popis funkce aktivního harmonického filtru se zdrojem sinusového proudu a stabilizovaným stejnosměrným napětím na výstupu .....	276
23.2	Preregulátory firmy Siemens .....	281
23.2.1	TDA 4814A - aktivní harmonický filtr pro 250 W .....	281
23.2.2	Obvod TDA4816G .....	294
23.2.3	Obvod TDA4817 .....	304
23.2.4	Obvody TDA4815/19 .....	305
23.2.5	Obvody TDA4918/19 .....	305
23.2.6	Obvody TDA4916/19 .....	327
	<b>Literatura .....</b>	<b>333</b>
	<b>Závěr .....</b>	<b>334</b>
	<b>Příloha I až IV .....</b>	<b>335</b>

## PREZENTACE FIREM

GES-ELECTRONICS spol. s r. o. ....	339
DOE spol. s r. o. (součástky SIEMENS + MATSUSHITA) .....	340
časopis RADIO (FCC Public) .....	342
časopis KTE – Rádio plus .....	343
Knihy nakladatelství BEN – technická literatura:	
elektronika a elektrotechnika .....	344–346
edice Napájecí zdroje .....	347
edice Postavte si PC .....	348
Program pro návrh magnetických obvodů .....	349
Kreslicí program VISIO 5.0 (pro tvorbu technické dokumentace) .....	350
Adresy a spojení na firmu BEN – technická literatura .....	351
A na závěr pár slov o nás .....	352